# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-291289

(43) Date of publication of application: 26.10.1999

(51)Int.CI.

B29C 45/18 B29B 13/06

(21)Application number: 10-099622

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

10.04.1998

(72)Inventor: NAKANISHI HIROSHI

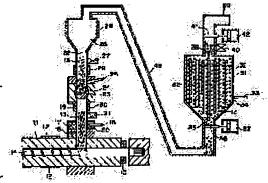
#### (54) INJECTION MOLDING METHOD AND APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate trouble such that the 'seizing', hydrolysis or 'void' of a molding material to damage the quality of a molded product in conventional injection molding and the contamination of a mold is generated or the mold release resistance of the mold is

deteriorated with the elapse of time.

SOLUTION: An apparatus for producing a molded product having a predetermined shape by melting a molding material 13 to inject the same into a mold is equipped with means 31-34, 36, 41 for heating and drying a molding material 13 under reduced pressure, the upper communication passage 22 and hopper 26 for temporarily storing the dried molding material 13, the lower communication passage 19 for supplying the temporarily stored molding material 13 to the heating cylinder 11 of the melt injection apparatus, a rotary shutter 23, a groove part 24 and the air vent piping 18 communicating with the lower communication passage 19 through a screen 20 in order to evacuate the heating cylinder 11 of the melt injection is provided and the molding material 13 is heated



and dried in a reduced pressure state and melted in the heating cylinder 11 of the melt injection apparatus under vacuum.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-291289

(43)公開日 平成11年(1999)10月26日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

B 2 9 C 45/18

B 2 9 C 45/18 B 2 9 B 13/06

B 2 9 B 13/06

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平10-99622

平成10年(1998) 4月10日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 中西 弘

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

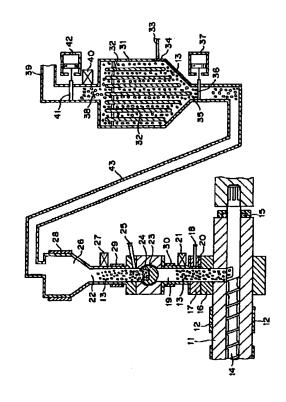
ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 谷 義一 (外1名)

#### (54) 【発明の名称】 射出成形方法およびその装置

#### (57)【要約】

【課題】 従来の射出成形では、成形材料の「焼け」や 加水分解あるいは「ボイド」が発生して成形品の品質を 損なう上、金型の汚損や離型抵抗の経時悪化があった。 【解決手段】 成形材料13を溶融して成形金型内に射 出し、所定形状の成形品を射出成形する装置であって、 成形材料13を減圧しつつ加熱して乾燥させるための手 段31~34,36,41と、乾燥した成形材料13を 一時的に貯溜しておく上部連絡通路22およびホッパ2 6と、一時的に貯溜された成形材料13を溶融射出装置 の加熱シリンダ11に供給するための下部連絡通路1 9, ロータリーシャッタ23, 溝部24と、溶融射出装 置の加熱シリンダ11内を減圧するために下部連絡通路 19にスクリーン20を介して連通する空気抜き配管1 8とを具え、成形材料13を減圧状態で加熱して乾燥さ せ、これを減圧状態で溶融射出装置の加熱シリンダ11 内で溶融させるようにした。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 成形材料を乾燥した後、溶融して成形金 型内に射出し、所定形状の成形品を射出成形する方法で

前記成形材料を減圧状態で加熱して乾燥させるステップ

乾燥した前記成形材料を減圧状態で溶融させるステップ とを具えたことを特徴とする射出成形方法。

【請求項2】 前記成形材料を滅圧状態で加熱して乾燥 させる際の加熱温度T。(℃)は、前記成形材料のガラ 10 ス転移点温度をT。(°C)とすると、

 $(T_{\mathsf{G}} - 60) \leq T_{\mathsf{H}} \leq T_{\mathsf{G}}$ 

を満たす範囲内にあることを特徴とする請求項1 に記載 の射出成形方法。

【請求項3】 前記成形材料を減圧状態で加熱して乾燥 させる際の圧力は、200Torr以下であることを特徴と する請求項1または請求項2に記載の射出成形方法。

【請求項4】 乾燥した前記成形材料を溶融させる際の 圧力は、200Torr以下であることを特徴とする請求項 1から請求項3の何れかに記載の射出成形方法。

【請求項5】 前記成形品は、光学部品であることを特 徴とする請求項1から請求項4の何れかに記載の射出成 形方法。

【請求項6】 前記成形材料は、ノルボルネン系樹脂あ るいはオレフィン系樹脂であることを特徴とする請求項 1から請求項4の何れかに記載の射出成形方法。

【請求項7】 成形材料を乾燥した後、溶融して成形金 型内に射出し、所定形状の成形品を射出成形する装置で

段と、

乾燥した前記成形材料を溶融装置に供給するための手段

前記溶融装置内を減圧するための手段とを具えたことを 特徴とする射出成形装置。

【請求項8】 乾燥した前記成形材料を前記溶融装置に 供給するための手段には、前記成形材料を加熱すること によってその乾燥状態を維持するための加熱手段が付設 されていることを特徴とする請求項7に記載の射出成形

【請求項9】 成形材料を乾燥した後、溶融して成形金 型内に射出し、所定形状の成形品を射出成形する装置で あって、

前記成形材料を減圧しつつ加熱して乾燥させるための手 段と、

乾燥した前記成形材料を一時的に貯蔵しておく手段と、 一時的に貯蔵された前記成形材料を溶融装置に供給する ための手段と、

前記溶融装置内を減圧するための手段とを具えたことを 特徴とする射出成形装置。

【請求項10】 乾燥した前記成形材料を一時的に貯蔵 しておく手段には、前記成形材料を加熱することによっ てその乾燥状態を維持するための加熱手段が付設されて いることを特徴とする請求項9に記載の射出成形装置。

【請求項11】 乾燥した前記成形材料を一時的に貯蔵 しておく手段には、その内部を不活性ガス雰囲気に保持 するための不活性ガス供給手段が付設されていることを 特徴とする請求項9または請求項10に記載の射出成形 装置。

【請求項12】 一時的に貯蔵された前記成形材料を前 記溶融装置に供給するための手段には、前記成形材料を 加熱するととによってその乾燥状態を維持するための加 熱手段が付設されていることを特徴とする請求項9から 請求項11の何れかに記載の射出成形装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、「焼け」や「ボイ ド」などの成形不良を有効に減少させることが可能な射 出成形方法およびその装置に関する。

[0002] 20

【従来の技術】成形材料を所定形状に成形する場合、例 えばこの成形材料を溶融するために加熱すると、成形材 料内やあるいは成形材料の周囲に介在する空気中の酸素 により、この成形材料が酸化して変色する場合がある。 また、酸素の量が少なくても長期問高熱にさらされると とによっても変色が起こる。例えば、射出成形に使用す る射出装置の加熱シリンダ内壁や、この加熱シリンダ中 に挿入されるスクリューの表面に成形材料が長期間滞留 する箇所が存在すると、加熱シリンダの内部は高熱であ 前記成形材料を減圧しつつ加熱して乾燥させるための手 30 るので、その滞留した場所で成形材料が酸化劣化(熱劣 化)し、光学部品の場合には透明であったものが黄色に 変色する。

> 【0003】また、成形材料が酸化劣化すると、極性を 持つことによって金属製の加熱シリンダ内壁やスクリュ ーの表面に付着し易くなり、さらに長期間高熱にさらさ れるととになる。最初は、黄色に変色する程度である が、そのうち、炭化が進んで茶色、黒色と変化してゆ

【0004】この成形材料の変色、すなわち、酸化劣化 40 現象を総称して「焼け」と呼んでいる。また、変色した 成形材料が加熱シリンダ内壁やスクリューの表面から剥 離し、射出成形品中に混入したものが「黒点」と呼ばれ る不良現象となる。

【0005】光学的に透明な材料を使用する必要がある 光学部品などは、「焼け」が発生すると、特に短波長側 での透過率の低下がおき、白色の物体が黄色っぽく見え ることによってカラーバランスがくずれ、撮像系のレン ズなどで使用することができないという間題が起きる。 また、この「黒点」が光学部品内に混入すると、例え 50 ば、これがファインダー系のレンズやブリズムの場合に

は、「黒点」が直接見えてしまう。また、撮像系のレン ズなどでは「黒点」が写ってしまい、レーザーブリンタ の  $f - \theta$  レンズの場合には、「黒点」の部分によってプ リントされない領域が発生する。

【0006】射出成形品がこのような光学部品でない場 合、例えばライトグレーなどの明度の高い白っぽい色の カバーやハウジングなどでも「黒点」が見えてしまうと とにより、射出成形品としての品質を低下させてしまう ととがある。

【0007】また、射出成形に際して可塑化計量時に空 10 気の巻き混みがあったり、成形材料内に空気あるいは残 留溶剤などを多く含んだまま成形した場合、射出成形品 に「ボイド」とよばれる気泡が生じたりすることがあ る。このような「ボイド」が射出成形品に混入すると、 光学部品では、その混入した箇所の光学的性能が著しく 劣化するという不具合が起こり、一般の射出成形品に関 しても「ボイド」部分で膨張が発生し、射出成形品の品 質を低下する結果となる。

【0008】同様に、成形材料の乾燥が不十分なため、 この成形材料に水分が残っていると、成形材料の加水分 20 解が発生し、射出成形品の強度が低下してしまうという 不具合が発生する。

【0009】このような不良現象に対処するため、特開 平2-252513号公報や特開平8-207048号 公報などに開示された射出成形方法が提案されている。 特開平2-252513号公報に開示された方法は、可 塑化計量時に成形材料を減圧して空気の巻き混みを防止 するようにしたものである。また、特開平8-2070 48号公報に開示された方法は、成形材料を真空脱気す ると共に射出装置の加熱シリンダ内に不活性ガスを供給 30 するようにしたものである。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】特開平2-25251 3号公報に開示された方法では、可塑化計量時の空気の 巻き混みに関しては防止することができるものの、あら かじめ成形材料を加熱して減圧乾燥していないため、可 塑化計量時の脱気だけでは、元来成形材料に含まれてい た水分や空気を完全に除去することが不可能なため、得 られる成形品から「焼け」や「ボイド」を完全になくす ことはできなかった。

【0011】一方、特開平8-207048号公報に開 示された方法では、成形材料中の水分や空気を除去する ことができるものの、不活性ガスを加熱状態にある射出 装置の加熱シリンダ内に供給して成形材料の酸化を防ご うとしているため、可塑化計量時に不活性ガスの巻き込 みが起とり、得られる成形品に「ボイド」が発生するお それがあった。また、成形材料を加熱する場合の加熱温 度が低いため、元来、成形材料に含まれている沸点が比 較的高いモノマー成分や溶剤成分を完全に除去すること ができないため、これらのモノマー成分や溶剤成分が原 50 形材料を溶融装置に供給して溶融させる際の圧力は、2

因となる「焼け」や「ボイド」が発生する上、金型の汚 損や離型抵抗の経時悪化が起こる不具合もあった。

【0012】とれらの不具合を解消するため、加熱温度 を上げて脱気すると乾燥中に成形材料のペレットが相互 に融着してしまい、射出装置に供給できなくなってしま うととがあった。

[0013]

【発明の目的】本発明の目的は、射出成形によって得ら れる成形品に「焼け」や「ボイド」が発生したり、ある いは成形材料の加水分解を起こすことなく、しかも金型 の汚損や離型抵抗の経時悪化の間題のない射出成形方法 を提供することにある。

【0014】本発明の他の目的は、このような射出成形 方法を実現し得る射出成形装置を提供することにある。 [0015]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の形態は、 成形材料を乾燥した後、溶融して成形金型内に射出し、 所定形状の成形品を射出成形する方法であって、前記成 形材料を減圧状態で加熱して乾燥させるステップと、乾 燥した前記成形材料を減圧状態で溶融させるステップと を具えたことを特徴とするものである。

【0016】本発明の第2の形態は、成形材料を乾燥し た後、溶融して成形金型内に射出し、所定形状の成形品 を射出成形する装置であって、前記成形材料を減圧しつ つ加熱して乾燥させるための手段と、乾燥した前記成形 材料を溶融装置に供給するための手段と、前記溶融装置 内を減圧するための手段とを具えたことを特徴とするも のである。

【0017】本発明の第3の形態は、成形材料を乾燥し た後、溶融して成形金型内に射出し、所定形状の成形品 を射出成形する装置であって、前記成形材料を減圧しつ つ加熱して乾燥させるための手段と、乾燥した前記成形 材料を一時的に貯蔵しておく手段と、一時的に貯蔵され た前記成形材料を溶融装置に供給するための手段と、前 記溶融装置内を減圧するための手段とを具えたことを特 徴とするものである。

【0018】本発明によると、あらかじめ成形材料を減 圧しつつ加熱し、これによって乾燥した成形材料を減圧 状態の溶融装置に供給し、この溶融装置によって溶融状 40 態となる形成材料を成形金型内に射出することにより、 所定形状の成形品が射出成形される。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の第1の形態による射出成 形方法において、成形材料を減圧状態で加熱して乾燥さ せる際の加熱温度T』(°C)は、成形材料のガラス転移 点温度をT。(°C)とすると、(T。−60)≦T"≦ Tcを満たす範囲内にあることが好ましい。また、成形 材料を減圧状態で加熱して乾燥させる際の圧力は、20 O Torr以下であることが好ましい。さらに、乾燥した成

00 Torr以下であることが好ましい。

【0020】なお、成形品は、光学部品であってもよ い。また、成形材料は、ノルボルネン系樹脂あるいはオ レフィン系樹脂であってもよい。

【0021】本発明の第2の形態による射出成形装置に おいて、乾燥した成形材料を溶融装置に供給するための 手段には、成形材料を加熱することによってその乾燥状 態を維持するための加熱手段が付設されていてもよい。 【0022】本発明の第3の形態による射出成形装置に おいて、乾燥した成形材料を一時的に貯蔵しておく手段 10 には、成形材料を加熱することによってその乾燥状態を 維持するための加熱手段が付設されていてもよい。ま た、乾燥した成形材料を一時的に貯蔵しておく手段に は、その内部を不活性ガス雰囲気に保持するための不活 性ガス供給手段が付設されていてもよい。さらに、一時 的に貯蔵された成形材料を溶融装置に供給するための手 段には、成形材料を加熱することによってその乾燥状態 を維持するための加熱手段が付設されていてもよい。 [0023]

成形装置の一実施例について、その概略構造を表す図1 を参照しながら詳細に説明するが、本発明はこのような 実施例に限らず、同様な課題を内包する他の分野の技術 にも応用することができる。

【0024】なお、本実施例では成形材料の溶融と射出 とを1本のシリンダでできるインラインスクリュタイプ の加熱シリンダについて説明するが、成形材料の溶融と 射出とが別々の装置になっている、いわゆるプリプラタ イプの加熱シリンダを用いることも可能である。この場 必要がある。

【0025】射出装置の加熱シリンダ11の外周には、 バンドヒータ12が巻回されており、加熱シリンダ11 内を成形材料13のガラス転移点温度T。以上の所定温 度に加熱するようになっている。スクリュー14は、加 熱シリンダ11内において回転および図1中、左右方向 に前後進できるようになっている。加熱シリンダ11の 後端部には、スクリュー14と加熱シリンダ11の間の 隙間をシールする〇リングなどのシール部材15が取り 付けられている。加熱シリンダ11の基端部の外周に は、図示しない冷却水を通水するための通路が形成され た冷却リング16が嵌着されており、これらが射出装置 の一部を構成している。

【0026】冷却リング16の上部には、接続プレート 17が取り付けられており、この接続プレート17には 空気抜き配管 18が設けられ、図示しない真空ポンプに 接続し、加熱シリンダ11およびこの加熱シリンダ11 に下端が連通する下部連絡通路19内を減圧するように なっている。スクリーン20は、下部連絡通路19内の 成形材料13が空気抜き配管18から吸い出されないよ 50

うに空気抜き配管18と下部連絡通路19との接続部分 に設けられている。下部連絡通路19の外側には、成形 材料13の貯蔵状態を検知するためのセンサ21が設け られており、このセンサ21からの検出信号に基づき、 との下部連絡通路19と上部連絡通路22との間に配置 されたロータリーシャッタ23が回転し、このロータリ ーシャッタ23に形成されている溝部24内に収容され た成形材料13を加熱シリンダ11に向けて落下させる ようになっている。ロータリーシャッタ23の直上に位 置する上部連絡通路22には、不活性ガス供給配管25 が接続しており、この不活性ガス供給配管25は図示し ない窒素ガスなどの不活性ガス供給源に接続している。 【0027】成形材料13を一時的に貯蔵しておくホッ バ26に上端が連通する上部連絡通路22の上端部外周 には、上述したセンサ21と同様なセンサ27が配置さ れ、成形材料13の貯蔵状態を検知するようになってお り、このセンサ27は不活性ガス供給配管25よりも上 方に位置している。ホッパ26の上端部には、ホッパ2 6内を成形材料13のガラス転移点温度T。以下の所定 【実施例】本発明による射出成形方法を実現し得る射出 20 温度に加熱保持するためのバンドヒータ28が装着され ており、同様に、上部連絡通路22および下部連絡通路 19をそれぞれ囲む一対のバンドヒータ29,30は、 上部連絡通路22および下部連絡通路19内を成形材料 13のガラス転移点温度T。以下の所定温度に加熱保持 している。

【0028】上述した上部連結通路22およびホッパ2 6は、材料乾燥チャンバ31にて乾燥した成形材料13 を加熱シリンダ11にて減圧状態で溶融する前に、一時 的に貯蔵しておく手段として機能するが、この部分で 合、少なくとも成形材料の溶融装置に減圧手段を設ける 30 は、乾燥された成形材料13が、再び水分などを吸収し ないようにバンドヒータ29によって加熱保持してい る。また、ロータリーシャッタ23より下の下部連絡通 路19内は減圧下にあるが、ロータリーシャッタ23よ り上の上部連絡通路22は減圧下にないので、乾燥状態 の成形材料 13 が酸素を吸着しないように、不活性ガス 供給配管25から窒素ガスなどの不活性ガスを供給して

> 【0029】なお、これらのバンドヒータ28~30お よび不活性ガス供給配管25は、成形品の要求品質に応 40 じて適宜設ければよい。

【0030】材料乾燥チャンバ31内には、棒状をなす ヒータ32が多数本埋設され、これらヒータ32から発 せられる熱によって、材料乾燥チャンパ31内の成形材 料13が加熱されるようになっている。また、材料乾燥 チャンパ31には、空気抜き配管33がスクリーン34 を介して連通しており、この空気抜き配管33は図示し ない真空ポンプに接続され、材料乾燥チャンバ31内が 所定圧力に保持されるように減圧する。材料乾燥チャン バ31の下端に形成された材料搬出口35には、この材 料搬出口35を開閉し得るスライドシャッタ36が設け

開平11-291289

られ、上述したセンサ27からの検出信号に基づき、エ アシリンダ37によって開閉駆動されるようになってい る。

【0031】材料乾燥チャンバ31の上部の材料投入口 38には、材料供給管39が接続しており、この材料供 給管39は、乾燥前の成形材料13を貯蔵しておく図示 しない材料タンクに連通している。材料投入口38の直 上の材料供給管39の外側には、材料乾燥チャンバ31 における成形材料13の貯蔵状態を検知するためのセン サ40が設けられており、このセンサ40からの検出信 10 号に基づき、スライドシャッタ41がエアシリンダ42 によって駆動されるようになっている。

【0032】ホッパ26の上端と材料乾燥チャンバ31 の材料搬出口35とは、図示しないローダーなどの材料 移送装置を組み込んだ材料移送管43を介して連通して おり、材料乾燥チャンバ31の材料搬出口35から排出 された成形材料13がホッパ26に搬送されるようにな っている。

【0033】実際の成形作業に際し、成形材料13はあ らかじめ材料乾燥チャンバ31内で乾燥処理される。具 20 体的には、材料乾燥チャンバ31に組み込まれたヒータ 32によって所定の加熱温度T, に保持する。この加熱 温度T,は、成形材料13のガラス転移点温度T。以下 で、かつガラス転移点温度T。より60℃低い温度以 上、好ましくはガラス転移点温度T。から20℃~40 ℃低い温度に設定され、また、空気抜き配管33に接続 された真空ボンプによって材料乾燥チャンバ31内が2 00Torr以下(好ましくは100Torr以下)に減圧脱気 される。

【0034】材料乾燥チャンバ31内で乾燥された成形 材料13は、スライドシャッタ36が開くと、材料乾燥 チャンバ31の下端の材料搬出口35から材料移送管4 3内に落下し、ローダーなどの材料移送手段によってホ ッパ26に送られる。そして、このホッパ26に連通す る上部連絡通路22と下部連絡通路19との間に設けら れたロータリーシャッタ23が回転することにより、そ の溝部24 に収容されていた成形材料13が下部連絡通 路19を介して加熱シリンダ11内に投入される。この ロータリーシャッタ23と加熱シリンダ11との間に位 置する下部連絡通路19内は、空気抜き配管18を介し て真空ポンプにより200Torr以下(好ましくは100 Torr以下) に減圧脱気されているため、加熱シリンダ1 1に投入されて溶融状態となる成形材料13も同様に脱 気される。

【0035】とのようにして加熱シリンダ11に投入さ れた成形材料13は、加熱シリンダ11内で加熱されて 溶融し、同時にスクリュー14の回転後退によって混練 計量され、その後、スクリュー14の前進によって図示 しない成形金型内に射出されて所定形状の成形品に射出 成形される。

【0036】との場合、成形材料13は、射出装置によ る混練計量および射出が行われる度に、次々と加熱シリ ンダ11内に送られる。当初は、センサ21が配置され た位置の上方にまで成形材料13が下部連絡通路19内 に堆積しているが、成形作業の進行に伴って堆積状態に ある成形材料13の上面がセンサ21が配置されている 位置よりも下方にずれると、センサ21からの検出信号 によってロータリーシャッタ23が回転し、ロータリー シャッタ23の溝部24内に貯溜されている成形材料1 3が下部連絡通路19内に落下堆積する。この場合、下 部連絡通路19内に堆積している成形材料13の上面が センサ21の配置位置に上昇するまでロータリーシャッ タ23が回転を続け、溝部24内に収容される成形材料 13を間欠的に落下させる。下部連絡通路19内に堆積 している成形材料13の上面がセンサ21の側方まで達 したことを検知すると、ロータリーシャッタ23は回転 を停止する。

【0037】また、このようにしてロータリーシャッタ 23が回転を続けていると、ホッパ26内に貯溜された 成形材料13が少なくなってくる。とこで、上部連絡通 路22内に堆積する成形材料13の上面がセンサ27の 配置位置よりも下方にずれると、材料乾燥チャンバ31 内を減圧している真空ボンブが停止し、減圧状態の材料 乾燥チャンバ31を大気圧まで戻した後、材料乾燥チャ ンバ31の下部に設けられたスライドシャッタ36が所 定時間だけ開き、材料移送管43に投下された所定量の 成形材料13を材料移送管43からホッパ26内に搬送 する。との場合、材料乾燥チャンバ31には、この材料 乾燥チャンバ31内を大気圧と等しくするための図示し 30 ない大気圧連通路を開閉し得る電磁開閉弁が設けられて おり、この電磁開閉弁が真空ボンブの作動に連動して開 閉するようになっている。

【0038】同様に、材料乾燥チャンバ31内の成形材 料13を材料移送管43側に搬出すると、材料乾燥チャ ンバ31内に貯溜された成形材料13の上面が下降し、 これがセンサ40の配置位置の側方よりも下方にずれる ため、材料乾燥チャンバ31内に貯溜された成形材料1 3の上面がセンサ40の側方に堆積するまで、スライド シャッタ41が開いて図示しない材料タンクから未乾燥 40 状態の成形材料 1 3 が材料供給管 3 9 を介して材料乾燥 チャンバ31内に供給される。

【0039】その後、スライドシャッタ41および前述 の電磁開閉弁を閉じ、材料乾燥チャンパ31内を減圧す べく真空ポンプが再び作動し、材料乾燥チャンバ31内 の成形材料13を再び乾燥処理する。

【0040】成形材料13としてオレフィン系や、ノル ボルネン系の樹脂、例えば日本ゼオン株式会社のゼオネ ックスや、三井化学工業株式会社のアペル、TPXや、 JSR(ジェイエスアール)株式会社のアートンや、ポ リエチレン、ポリプロピレンなどを使用した場合、これ

50

開平11-291289

らオレフィン系およびノルボルネン系の樹脂は、その材 料中に空気が溶け込み易い上、酸化し易い性質を持って おり、しかもブチレン、シクロヘキサン、トルエン、キ シレンなどの残留溶剤成分が多く残っているため、それ らを減圧せずに熱風処理あるいは除湿処理を行って乾燥 した後、減圧せずに溶融して成形した場合、成形品に 「焼け」や「ボイド」が発生したり、あるいは金型の汚 損や離型抵抗の経時悪化が多く発生する。

【0041】しかし、上述したような減圧下での加熱処 理を行うことによって成形材料13を乾燥し、その後、 減圧状態で溶融させることにより、オレフィン系やノル ボルネン系の樹脂であっても、成形品に「焼け」や「ボ イド」の発生を防止することができ、金型の汚損や、離 型抵抗の経時悪化の間題を解消することができる。

【0042】上述したゼオネックス、アペル、アートン の場合では、ガラス転移点温度丁。が140℃程度であ るので、これを乾燥させるための加熱温度T』として は、100℃~120℃程度が成形材料13内の水分や 溶存空気や残留溶剤の除去に対して良好である。

【0043】図2に従来方法および本実施例による方法 20 と「焼け」や「ボイド」あるいは茶ゴミなどの不良発生 率との関係を示す。

【0044】従来例Aは、一般的な成形方法で、成形材 料13に対して熱風 (除湿) 乾燥を行ったけれども、乾 燥および溶融を減圧下で行わなかった場合である。

【0045】従来例Bは、成形材料13を熱風(除湿) 乾燥した後、減圧下にて溶融したけれども、乾燥に関し ては減圧下で行わなかった場合である。

【0046】従来例Cは、成形材料13の乾燥を加熱お 行わなかった場合である。

【0047】本実施例のように、成形材料13の乾燥お よび溶融を減圧下で行った場合には、不良発生率を非常 に低く抑えることができる。

【0048】上述した実施例では、乾燥した成形材料1 3を一時的に貯蔵しておく手段、つまりホッパ26や上 部連絡通路22などを設けたが、これを省略することも 可能である。

【0049】このような本発明による射出成形装置の他 の実施例の概略構造を図3に示すが、先の実施例と同一 40 機能の部材には、これと同一符号を記すに止め、重複す る説明は省略するものとする。すなわち、本実施例では ロータリーシャッタ23が、材料乾燥チャンバ31の下 部の材料搬出口35に取り付けられた先の実施例のスラ イドシャッタ36を兼用しており、上部連絡通路22, ホッパ26、材料移送管43などが省略された構成とな っている。

【0050】センサ21が下部連絡通路19内に所定量 の成形材料 13 がなくなったことを検知すると、ロータ リーシャッタ23が回転して溝部24内の成形材料13

を下部連絡通路 19内に落下させる。 所定量の成形材料 13が下部連絡通路19内にあることをセンサ21が検 知すると、ロータリーシャッタ23の回転が止められ る。ロータリーシャッタ23の回転によって、材料乾燥 チャンバ31内の成形材料13が少なくなり、センサ4 0よりも下方に成形材料13の上面が下降すると、溝部 44を有するロータリーシャッタ45が回転し、未乾燥 状態にある成形材料 1 3を図示しない材料タンクから材 料供給管39を介して材料乾燥チャンバ31内に供給す 10 る。

【0051】本実施例では、図1に示す先の実施例の如 きホッパ26がないため、成形材料13は常に減圧下に おかれることになり、先の実施例よりも成形材料13の 乾燥状態を容易に保持することができる。しかも、材料 乾燥チャンバ31の材料搬出口35および材料投入口3 8には、先の実施例のようなスライドシャッタ36,4 1 (図1参照) ではなく、ロータリーシャッタ23,4 5を設けたので、材料乾燥チャンバ31に対する成形材 料13の供給あるいは排出の度に材料乾燥チャンバ31 内を大気圧に戻す必要がなくなり、成形材料13の乾燥 状態を良好に維持することができる。

【0052】図1および図3に示した実施例において、 各シャッタとしてロータリー式およびスライド式の何れ を採用してもよい。また、各シャッタの動作は、これに よって仕切られる空間内の減圧度も考慮して決められる ことが望ましく、複数のシャッタを同時に作動させるこ とが好ましくない場合は、各シャッタを個々に作動させ てもよいし、各々のシャッタを2段構成にしてもよい。 【0053】なお、本発明による射出成形方法は、「焼 よび滅圧下で行ったけれども、溶融に関しては減圧下で 30 け」や「ボイド」、あるいは離型抵抗の経時悪化に伴う 成形精度の経時変化という間題に関し、要求される外観 およびその品質や寸法精度の基準が厳しいレンズ、プリ ズム、ミラー、回折格子などの光学部品の成形に特に有 用である。例えば、成形品に「焼け」が発生すると特に 短波長側の透過率の低下がおき、カラーバランスがくず れて撮像系のレンズなどには使用できないという問題が 起こる。また、この「焼け」が進行して「黒点」とな り、この「黒点」が成形品に混入したり、「ボイド」が 成形品に混入すると、光学部品としての機能を損なうと ととなる。しかし、本発明によるとこれらの間題点を解 決することができる。

【0054】とのような利点は、光学部品のみならず一 般の射出成形品に関しても有用である。例えば、ライト グレーなどの白っぽい色のカバーやハウジングなどの成 形品では、「焼け」による「黒点」が見えてしまうこと により、成形品としての品位を落とすことになり、「ボ イド」が成形品の表面近傍に発生すると、この成形品の 表面が膨れたようになってしまい、外観の品位を落とす 結果を招くが、本発明によると、これらの問題点を解決 50 することができる。

12

#### [0055]

【発明の効果】本発明の射出成形方法によると、成形材 料を減圧状態で加熱して乾燥させ、これを減圧状態で溶 融させるようにしたので、この射出成形品が光学部品で あったり、あるいは成形材料がノルボルネン系樹脂やオ レフィン系樹脂を含んでいたとしても、成形材料の「焼 け」や加水分解が発生せず、「ボイド」の生成も起こら ず、外観および品質の良好な射出成形品を得ることがで きる。また、金型の汚損や、離型抵抗の経時悪化の間題 もなくなるので、長期間に亙って安定した寸法精度の射 10 出成形品を得ることができ、金型の保守点検サイクルを 延長することが可能である。

【0056】成形材料を減圧状態で加熱して乾燥させる 際の加熱温度T゛(℃)を成形材料のガラス転移点温度 T。 (°C) 以下の所定範囲に設定した場合には、成形材 料の「焼け」や「ボイド」をより確実に低減することが できる。また、成形材料を減圧状態で加熱して乾燥させ る際の圧力を200Torr以下に設定した場合にも、成形 材料の「焼け」や「ボイド」をより確実に低減すること ができる。同様に、乾燥した成形材料を溶融させる際の 20 圧力を200Torr以下に設定した場合にも、成形材料の 「焼け」や「ボイド」をより確実に低減することができ

【0057】一方、本発明の射出成形装置によると、成 形材料を減圧しつつ加熱して乾燥させるための手段と、 乾燥した成形材料を溶融装置に供給するための手段と、 溶融装置内を減圧するための手段とを設けたので、成形 材料の「焼け」や加水分解が発生せず、「ボイド」の生 成も起こらず、外観および品質の良好な射出成形品を得 ることができる。また、金型の汚損や離型抵抗の経時悪 30 化の問題もなくなるので、長期間に亙って安定した寸法 精度の射出成形品を得ることができ、金型の保守点検サ イクルを延長することが可能である。

【0058】乾燥した成形材料を溶融装置に供給するた めの手段に対し、成形材料を加熱することによってその 乾燥状態を維持するための加熱手段を付設した場合に は、成形材料の「焼け」や「ボイド」をさらにより確実 に低減することができる。

【0059】他の本発明の射出成形装置によると、成形 材料を減圧しつつ加熱して乾燥させるための手段と、乾 40 31 材料乾燥チャンパ 燥した成形材料を一時的に貯溜しておく手段と、一時的 に貯溜された成形材料を溶融装置に供給するための手段 と、溶融装置内を減圧するための手段とを設けたので、 成形材料の「焼け」や加水分解が発生せず、「ボイド」 の生成も起とらず、外観および品質の良好な射出成形品 を得ることができる。また、金型の汚損や離型抵抗の経 時悪化の問題もなくなるので、長期間に亙って安定した 寸法精度の射出成形品を得ることができ、金型の保守点 検サイクルを延長することが可能である。

【0060】乾燥した成形材料を一時的に貯溜しておく 50 41 スライドシャッタ

手段に対し、成形材料を加熱することによってその乾燥 状態を維持するための加熱手段を付設した場合には、成 形材料の「焼け」や「ボイド」をさらにより確実に低減 することができる。また、乾燥した成形材料を一時的に 貯溜しておく手段に対し、その内部を不活性ガス雰囲気 に保持するための不活性ガス供給手段を付設した場合に も、成形材料の「焼け」をさらにより確実に低減するこ とができる。同様に、一時的に貯溜された成形材料を溶 融装置に供給するための手段に対し、成形材料を加熱す ることによってその乾燥状態を維持するための加熱手段 を付設した場合にも、成形材料の「焼け」や「ボイド」 をさらにより確実に低減することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による射出成形装置の一実施例の概略構 造を表す断面図である。

【図2】従来および本発明による射出成形方法と不良発 生率との関係を表す棒グラフである。

【図3】本発明による射出成形装置の他の実施例の概略 構造を表す断面図である。

#### 【符号の説明】

- 11 加熱シリンダ
- 12 バンドヒータ
- 13 成形材料
- 14 スクリュー
- 15 シール部材
- 16 冷却リング
- 17 接続プレート
- 18 空気抜き配管
- 19 下部連絡通路
- 20 スクリーン
- 21 センサ
- 22 上部連絡通路
- 23 ロータリーシャッタ
- 24 溝部
- 25 不活性ガス供給配管
- 26 ホッパ
- 27 センサ
- 28 パンドヒータ
- 29,30 パンドヒータ
- 32 ヒータ
- 33 空気抜き配管
- 34 スクリーン
- 35 材料搬出口
- 36 スライドシャッタ
- 37 エアシリンダ
- 38 材料投入口
- 39 材料供給管
- 40 センサ

# **BEST AVAILABLE COPY**

開平11-291289

14

42 エアシリンタ

4.3 材料移送管

\*44 溝部\*45 ロータリーシャッタ

(8)

【図1】

